PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-342285

(43) Date of publication of application: 03.12.2003

(51)Int.CI.

CO7F 17/00 CO1B 25/08 CO1G 28/00 C23C 16/18 HO1L 21/205

H01L 29/205 H01L 51/00 // C07F 5/00 H01L 33/00

(21)Application number: 2002-156564

(71)Applicant: JAPAN SCIENCE & TECHNOLOGY

CORP

TRI CHEMICAL LABORATORY INC

(22)Date of filing:

30.05.2002

(72)Inventor: NAKAMURA SHINO

TAKEDA YOSHIKAZU
FUJIWARA YASUFUMI
AKANE TOSHIMITSU
MACHIDA HIDEAKI
OHIRA TATSUYA
NOZU SADAHISA
SHIMOYAMA NORIO

(54) MATERIAL FOR FORMING ELECTRON TRANSFERABLE BODY, METHOD FOR FORMING ELECTRON TRANSFERABLE BODY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a technique by which a high performance electronic device, especially the electronic device high in wave length stability and emission efficiency and having remarkably little dependence on environmental temperatures by adding a lanthanoid element

SOLUTION: A material for forming electron transferable bodies comprises trisethylcyclopentadienyl-Ln.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

30.05.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]



[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公閱番号 特開2003-342285 (P2003-342285A)

(43)公開日 平成15年12月3日(2003.12.3)

			(1,742-1,1-76	
(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ		7	7] *(参考)
CO7F 17/00		C07F 1	7/00		4G048
C01B 25/08		C01B 2	5/08	Α	4H048
C 0 1 G 28/00		C01G 2	8/00		4H050
C 2 3 C 16/18		C23C 1	6/18		4K030
HO1L 21/205		H01L 2	1/205		5 F O 4 1
	審査請求	有 請求項	頁の数11 01	L (全 7 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特顧2002-156564(P2002-156564)	(71)出顧人	396020800		
			科学技術振	興事業団	
(22)出顧日	平成14年5月30日(2002.5.30)		埼玉県川口	市本町4丁目1	番8号
	Y	(71)出顧人	591006003		
			株式会社ト	リケミカル研究	所
			山梨県北都	留郡上野原町上	野原8154-217
		(72)発明者	中村 新男		
			愛知県名古	屋市千種区唐山	町1の59の1
			グランドメ	ゾン東山B3	
		(74)代理人	100079005		·
			弁理士 宇	高 克己	
					最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電子移動可能体形成材料、電子移動可能体形成方法、及び電子移動可能体

(57)【要約】

【課題】 高性能な電子デバイスが得られる技術を提供することである。特に、波長安定性や発光効率が良く、発光波長の環境温度依存性が極めて小さなランタノイド元素を添加した電子デバイスを提供することである。 【解決手段】 トリスーエチルシクロペンタジエニルーしnからなる電子移動可能体形成材料。 期待されている。

[8000]

【特許請求の範囲】

【請求項1】 トリスーエチルシクロペンタジエニルー Lnからなることを特徴とする電子移動可能体形成材料。

【請求項2】 トリスーエチルシクロベンタジエニルー Lnを分解させ、基体上に電子移動可能体を設けること を特徴とする電子移動可能体形成方法。

【請求項3】 熱、プラズマ、光、レーザーの群の中から選ばれる手法を用いてトリスーエチルシクロペンタジエニルーLnを分解させることを特徴とする請求項2の 10電子移動可能体形成方法。

【請求項4】 熱分解、光分解、反応分解、プラズマ分解、マイクロ波分解の手段の中から選ばれる手段で分解が行われることを特徴とする請求項2又は請求項3の電子移動可能体形成方法。

【請求項5】 請求項2~請求項4いずれかの電子移動 可能体形成方法により基体上に形成されてなる電子移動 可能体

【請求項6】 電子移動可能体が、Ln, LnN, Ln P, LnAs, LnSbの群の中から選ばれる少なくとも一つからなることを特徴とする請求項5の電子移動可能体。

【請求項7】 電子移動可能体が、Ln及び/又は酸素 と結合した Lnを含む GaAs 又は Ga(<math>1-x) In x P(xは0~1の数) であることを特徴とする請求項 5の電子移動可能体。

【請求項8】 Ga, In, Pを含む層とGa, In, Pを含む層との間に、請求項2~請求項4いずれかの電子移動可能体形成方法により形成されてなる電子移動可能体膜を有することを特徴とする電子移動可能体。

【請求項9】 Ga, In, Pを含む層及びGa, Asを含む層と、Ga, Asを含む層及びGa, In, Pを含む層との間に、請求項2~請求項4いずれかの電子移動可能体形成方法により形成されてなる電子移動可能体膜を有することを特徴とする電子移動可能体。

【請求項10】 請求項2~請求項4いずれかの電子移動可能体形成方法により形成されてなる電子移動可能体膜と、請求項2~請求項4いずれかの電子移動可能体形成方法により形成されてなる電子移動可能体膜との間に、Ga, In, Pを含む層及び/又はGa, Asを含 40む層を有することを特徴とする電子移動可能体。

【請求項11】 Ga, In, Pを含む層がGa (1-x) InxP(xは0~1の数)からなることを 特徴とする請求項8~請求項10いずれかの電子移動可 能体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば半導体や導体と言った電子移動が可能な電子移動可能体に関する。 【0002】 【発明が解決しようとする課題】今日、電子材料分野における進歩は著しく、高速電子デバイス、発光デバイスからレーザーに至るまで多岐に応用されている。そして、近年、電子デバイスの分野では、ErPに代表されるランタノイド元素(Ln)とV族元素とからなる化合物を量子井戸とする二重障壁共鳴トンネルダイオードが

【0004】又、光の分野でも、LnのGaAsやGa (1-x) InxPへの添加は通信システムにおける発 光デバイスとしての応用が期待されており、特に、発光 効率の安定化と発光効率の向上が待たれている。

【0005】現在、GaAsに代表される化合物半導体の製造法は、有機金属化学気相成長法(MOCVD)が主流である。

【0006】ところで、ランタノイド元素 - V族元素のエピタキシャル成長やランタノイド元素の添加においても、良好なランタノイド有機金属原料が求められる。気化性が有るランタノイド有機金属は、β - ジケトネイトランタノイドが知られているが、このものは、固体であり、安定した蒸気が得られ難く、しかも分解性が悪いことから使用できない。そして、発光効率が良いランタノイド元素を添加した化合物半導体は得られていない。

【0007】従って、本発明が解決しようとする課題は、高性能な電子移動可能体が得られる技術を提供することである。特に、波長安定性や発光効率が良く、発光波長の環境温度依存性が極めて小さなランタノイド元素を添加した電子移動可能体を提供することである。

【課題を解決するための手段】前記の課題を解決する為の研究を鋭意押し進めて行った結果、トリス-エチルシクロペンタジエニル-Lnを用いて構成された電子移動可能体が極めて高性能なものであることを見出すに至った。

【0009】上記知見に基づいて本願発明が達成されたものであり、前記の課題は、トリスーエチルシクロペンタジエニルーLnからなることを特徴とする電子移動可能体形成材料によって解決される。

【0010】又、トリス-エチルシクロペンタジエニル-Lnを分解させ、基体上に電子移動可能体を設けることを特徴とする電子移動可能体形成方法によって解決される。

【0011】尚、分解は、熱、ブラズマ、光、レーザーの群の中から選ばれる手法、特に熱分解、光分解、反応50分解、ブラズマ分解、マイクロ波分解の群の中から選ば

2

れる手法を用いて行われる。

7

【0012】又、上記電子移動可能体形成方法により基体上に形成されてなる電子移動可能体によって解決される。

【0014】又、Ga、In、Pを含む層とGa、In、Pを含む層との間に、上記電子移動可能体形成方法により形成されてなる電子移動可能体膜を有することを特徴とする電子移動可能体によって解決される。

【0015】又、Ga、In、Pを含む層及びGa、Asを含む層と、Ga、Asを含む層及びGa、In、Pを含む層との間に、上記電子移動可能体形成方法により形成されてなる電子移動可能体膜を有することを特徴とする電子移動可能体によって解決される。

【0016】又、上記電子移動可能体形成方法により形成されてなる電子移動可能体膜と上記電子移動可能体形 20 成方法により形成されてなる電子移動可能体膜との間に、Ga, In, Pを含む層及び/又はGa, Asを含む層を有することを特徴とする電子移動可能体によって解決される。

【0017】上記Ga, In, Pを含む層は、例えばGa, In, P (xは $0\sim1$ の数) である。

【0018】尚、本願出願人は、先に、R₁R₂R₃L n [R₁, R₂, R₃はがエチルシクロペンタジエニル基((C₂H₆)C₃H₄ -)、イソプロビルシクロペンタジエニル基((i - C₃H₇)C₃H₄ -)、ノル 30 マルブタンシクロペンタジエニル基((n - C₄H₆) C₅H₄ -)などのアルキル基、シリコン系化合物の基、及びアミノ基の群の中から選ばれる基〕で表される化合物からなるランタニド系膜形成材料、及びこのランタニド系膜形成材料で構成された膜をゲート酸化膜として用いた半導体素子を提案(特願2000-280062)している。

【0019】しかし、この提案(特願2000-280 062)は、電子移動可能体に関するものではない。そればかりか、特願2000-280062の具体的実施 40 例で挙げられている[(i-C。H₁)C。H₄]。L nを用いて電子移動可能体膜を形成した半導体素子は、 [(C₂H₅)C。H₄]。Lnを用いて電子移動可能 体膜を形成した半導体素子に比べて劣るものであった。

【発明の実施の形態】本発明になる電子移動可能体形成 材料は、トリスーエチルシクロペンタジエニルー Lnか

[0020]

【0021】本発明になる電子移動可能体形成方法は、 トリスーエチルシクロペンタジエニルーLnを分解さ せ、基体上に電子移動可能体を設ける方法である。トリスーエチルシクロペンタジエニルーLnの分解は、熱、プラズマ、光、レーザーの群の中から選ばれる手法、特に熱分解、光分解、反応分解、プラズマ分解、マイクロ波分解の群の中から選ばれる手法を用いて行われる。

【0023】又、本発明になる電子移動可能体は、G a, In, Pを含む層とGa, In, Pを含む層との間 に、上記電子移動可能体形成方法により形成されてなる 電子移動可能体膜を有するものである。或いは、Ga, In, Pを含む層及びGa, Asを含む層と、Ga, A sを含む層及びGa, In, Pを含む層との間に、上記 電子移動可能体形成方法により形成されてなる電子移動 可能体膜を有するものである。特に、Ga, In, Pを 含む層及びGa、Asを含む層と、Ga、Asを含む層 及びGa, In, Pを含む層との間に、前記Ga, As を含む層に隣接して上記電子移動可能体形成方法により 形成されてなる電子移動可能体膜を有するものである。 若しくは、上記電子移動可能体形成方法により形成され てなる電子移動可能体膜と上記電子移動可能体形成方法 により形成されてなる電子移動可能体膜との間に、G a, In. Pを含む層及び/又はGa、Asを含む層を 有するものである。Ga, In, Pを含む層は、例えば Ga(1-x) InxP(xは0~1の数)である。 【0024】以下、更に具体的な実施例を挙げて説明す る。

[0025]

【実施例 $1 \sim 13$ 】 [トリス-エチルシクロペンタジェニル-Lnの合成] トリス-エチルシクロペンタジェニル-エルビウム($E\ t\ Cp\ ,\ Er$)が次のようにして合成された。。

【0026】先ず、市販のエチルシクロペンタジエンと 粉末状の金属ナトリウムとを溶媒中で反応させ、エチルシクロペンタジエニルナトリウムを合成した。 この時の 溶媒は、テトラヒドロフラン、ヘキサンなどであって、 有機金属に不活性なものなら用いられる。又、粉末状の 金属ナトリウムの代わりにNaH, NaNH₂ でも可能 である。アルキルリチウム等を用いてエチルシクロペンタジエニルリチウムを合成しても良い。

【0027】合成されたエチルシクロペンタジエニルナトリウムと無水塩化エルビウムとを溶媒中で反応させ、

50 EfCp。Erを合成した。この時の溶媒はテトラヒド

5

ロフラン、ヘキサンなどであって、有機金属に不活性な ものなら用いられる。

【0028】溶媒を濃縮後、残渣からEtCp。Erを溶媒抽出または蒸留抽出によって回収し、得られた粗生物を精密蒸留によって精製し、EtCp。Erを得た。 【0029】このようにして得られたEtCp。Er は、TG-DTA分析によれば、気化特性が良好であることが判明した。又、融点は70℃以下であり、気化させる温度において液体であることも判った。

【0030】又、化学組成も理論式と一致していた。更 10 に、ICP-MASSによれば、金属不純物は検出限界以下の高純度品であることが確認された。

【0031】尚、上記の合成が数回試みられた。その際の収率は35~75%であった。これに対して、トリスーシクロペンタジエニルーエルビウム(Cp。Er)の収率は35%より低く、EtCp。Erの製造コストはCp。Erの製造コストよりも低いことが判った。又、Erの代わりにCe、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Tm、Ybが用いられて同様に行われ、トリスーエチルシクロペンタジエニルーLnが合成された。

[0032]

【実施例14】図1は成膜装置(MOCVD)の概略図 である。同図中、la, lb, lc, ld, leは原料 容器、3は加熱器、4は分解反応炉、5は基板である。 【0033】容器1a, 1b, 1c, 1d, 1eには、 各々、トリエチルガリウム (TEG)、トリメチルイン ジウム (TMI)、EtCp, Er、ターシャリープチ ルアルシン (TBAs)、ターシャリーブチルフォスフ ィン (TBP) が入れられており、室温~150℃の範 30 囲の温度で保持されている。そして、キャリアガスとし て水素が1~2000ml/minの割合で吹き込まれ た。分解反応炉4内は0.1atmにされ、基板温度は 流す原料種によって450℃~700℃に変化させた。 初めにTBAsとTEGとが、次にTBPとTEGとT MIとが、その次にTBPとEtCp。Erとが、最後 にTBPとTEGとTMIとが流された。このようにし て、基板5上に薄膜が形成された。

【0034】成膜後に基板を取り出し、膜の断面のSE M像を観測すると共に、SIMSプロファイルの結果と を合わせることによって、基板/GaAs/Ga

(1-x) $In_x P(xは0~1の数) / ErP/Ga$ (1-x) $In_x P(xは0~1の数)$ の構造の電子デバイス用(導電性) ヘテロ構造化合物の膜が基板上に作成されているととが確認された。

[0035]

【実施例15~19】実施例14において、TBPの代わりに水素、希釈酸素、アルキルヒドラジン、TBAs、トリメチルアンチモンをEtCp,Erと共に流した以外は同様に行った。

с

【0036】そして、基板/GaAs/Ga(1-x) $In_x P(xは0~1の数)/Er/Ga(1-x) I$ n P (xは0~1の数) の構造の電子デバイス用へテ口構造化合物(化合物半導体)の膜が基板上に作成され た素子(実施例15)、基板/GaAs/Ga (1-x) Inx P(xは0~1の数)/Er2Os/ Ga(1-x) InxP(xは0~1の数)の構造の電 子デバイス用 (導電性) ヘテロ構造化合物の膜が基板上 に作成された素子(実施例16)、基板/GaAs/G $a_{(1-x)}$ In P(xは0~1の数)/ErN/G a(1-x) Inx P(xは0~1の数)の構造の電子 デバイス用 (導電性) ヘテロ構造化合物の膜が基板上に 作成された素子(実施例17)、基板/GaAs/Ga (I-x) Inx P(xは0~1の数)/ErAs/G a(1-x) Inx P(xは0~1の数)の構造の電子 デバイス用 (導電性) ヘテロ構造化合物の膜が基板上に 作成された素子(実施例18)、基板/GaAs/Ga (1-x) InxP(xは0~1の数)/ErSb/G a (1 - x) Inx P (xは0~1の数) の構造の電子 デバイス用(導電性)へテロ構造化合物の膜が基板上に 作成された素子(実施例19)を得た。

[0037]

【実施例20~24】実施例15~19において、熱分解の代わりにプラズマ、光、レーザー、マイクロ波による分解手段を用いて同様に行い、同様な結果を得た。 【0038】

【実施例25~36】実施例14において、EtCp。Erの代わりにEtCp。Ce、EtCp。Pr、EtCp。Nd、EtCp。Pm、EtCp。Sm、EtCp。Eu、EtCp。Gd、EtCp。Tb、EtCp。Dy、EtCp。Ho、EtCp。Tm、EtCp。Ybが用いられて同様に行われた。

【0039】そして、基板/GaAs/Ga(1-x) InxP(xは0~1の数)/CeP/Ga(1-x) In.P(xは0~1の数)の構造の電子デバイス用 (導電性) ヘテロ構造化合物の膜が基板上に作成された 素子(実施例25)、基板/GaAs/Ga(1-x) In. P (xは0~1の数) / PrP/Ga(1-1) In, P(xは0~1の数)の構造の電子デバイス用 (導電性) ヘテロ構造化合物の膜が基板上に作成された 素子(実施例26)、基板/GaAs/Ga(1-x) InxP(xは0~1の数)/NdP/Ga(1-x) InxP(xは0~1の数)の構造の電子デバイス用 (導電性) ヘテロ構造化合物の膜が基板上に作成された 素子(実施例27)、基板/GaAs/Ga(1-x) InxP(xは0~1の数)/PmP/Ga(1-x) InxP(xは0~1の数)の構造の電子デバイス用 (導電性) ヘテロ構造化合物の膜が基板上に作成された 素子(実施例28)、基板/GaAs/Ga(1-x) 50 Inx P(xは0~1の数)/SmP/Ga(1-x)

(5)

In P(xは0~1の数)の構造の電子デバイス用 (導電性) ヘテロ構造化合物の膜が基板上に作成された 素子(実施例29)、基板/GaAs/Ga(1-1) InxP(xは0~1の数)/EuP/Ga(1-x) InxP(xは0~1の数)の構造の電子デバイス用 (導電性)ヘテロ構造化合物の膜が基板上に作成された 素子(実施例30)、基板/GaAs/Ga(1-1) In P(xは0~1の数)/GdP/Ga(1-x) In. P(xは0~1の数)の構造の電子デバイス用 (導電性) ヘテロ構造化合物の膜が基板上に作成された 10 素子(実施例31)、基板/GaAs/Ga(1-1) InxP(xは0~1の数)/TbP/Ga(1-x) Inx P(xは0~1の数)の構造の電子デバイス用 (導電性)へテロ構造化合物の膜が基板上に作成された 素子(実施例32)、基板/GaAs/Ga(1-*) In P(xは0~1の数)/DyP/Ga(1-x) In P(xは0~1の数)の構造の電子デバイス用 (導電性)へテロ構造化合物の膜が基板上に作成された 素子(実施例33)、基板/GaAs/Ga(1-x) InxP(xは0~1の数)/HoP/Ga(1-x) $In_x P(xは0~1の数) の構造の電子デバイス用$ (導電性) ヘテロ構造化合物の膜が基板上に作成された 素子(実施例34)、基板/GaAs/Ga(1-1) InxP(xは0~1の数)/TmP/Ga(1-x) InxP(xは0~1の数)の構造の電子デバイス用 (導電性)へテロ構造化合物の膜が基板上に作成された 素子(実施例35)、基板/GaAs/Ga(1-x) InxP(xは0~1の数)/YbP/Ga(1-x) InxP(xは0~1の数)の構造の電子デバイス用 (導電性)へテロ構造化合物の膜が基板上に作成された 30 素子(実施例36)が得られた。

[0040]

•2 • . 4

【実施例37】図1の成膜装置を用いた。容器1a, 1 b, lc, ld, leには、各々、TEG, TMI, E tCp。Er, TBAs, TBPが入れられており、室 温~150℃の範囲の温度で保持されている。そして、 キャリアガスとして水素が1~2000m1/minの 割合で吹き込まれた。分解反応炉4内は0.1atmに され、基板温度は流す原料種によって450℃~700 ℃に変化させた。初めにTBAsとTEGとが、次にT 40 BPとTEGとTMIとが、その次にTBAsとTEG とEtCpsErとが、最後にTBPとTEGとTMI とが流された。尚、EtCpsErを流す際、Ar希釈 酸素 (酸素濃度38ppm)を1~50m1/minの 割合で同時に供給した。

【0041】とのようにして、基板5上に薄膜が形成さ れた。

【0042】成膜後に基板を取り出し、膜の断面のSE M像を観測すると共に、SIMSプロファイルの結果と を合わせることによって、基板/GaAs/Ga

(I-x) InxP(xは0~1の数)/GaAs:E r, O/Ga(1-x) Inx P(xは0~1の数)の 構造の電子デバイス用(導電性)へテロ構造化合物の膜 が基板上に作成されていることが確認された。尚、Er

【0043】この素子(発光デバイス)の発光スペクト ルを観察した処、室温で波長1.5μm帯に高輝度でシ ャープな発光が観察された。又、その発光波長は環境温 度に対して極めて安定であった。

[0044]

【実施例38】実施例37において、GaInP膜とG aAs:Er, O膜との界面にErを添加していないG aAs膜を持つ、すなわち基板/GaAs/Ga (1-x) InxP(xは0~1の数)/GaAs/G aAs: Er, O/GaAs/Ga(1-1) In, P (xは0~1の数)の構造の電子デバイス用へテロ構造 化合物(化合物半導体)の膜が基板上に作成されている 素子を作成した。尚、GaAs膜はTBAsとTEGと を流すことによって成膜された。

【0045】との素子(発光デバイス)は、実施例37 20 の素子のものよりも発光効率に優れていた。

[0046]

【実施例39】図1の成膜装置を用いた。容器1a.1 b, lc, ld, leには、各々、TEG, TMI, E t Cp 。 Er 、 TBAs 、 TBPが入れられており、 室 温~150℃の範囲の温度で保持されている。そして、 キャリアガスとして水素が1~2000ml/minの 割合で吹き込まれた。分解反応炉4内は0.1atmに され、基板温度は流す原料種によって450℃~700 ℃に変化させた。初めにTBPとEtCp。Erとが、 次にTBPとTMIとが、最後にTBPとEtCps E rとが流された。

【0047】とのようにして、基板5上に薄膜が形成さ ntc.

【0048】成膜後に基板を取り出し、膜の断面のSE M像を観測すると共に、SIMSプロファイルの結果と を合わせることによって、基板/ErP/InP/Er Pの構造の電子デバイス用(導電性)へテロ構造化合物 の膜が基板上に作成されていることが確認された。

[0049]

【発明の効果】髙性能な電子デバイスが得られる。特 に、波長安定性や発光効率が良く、発光波長の環境温度 依存性が極めて小さなランタノイド元素を添加した電子 デバイスが得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】成膜装置(MOCVD)の概略図 【符号の説明】

la, lb, lc, ld, le 原料容器 3 加熱器

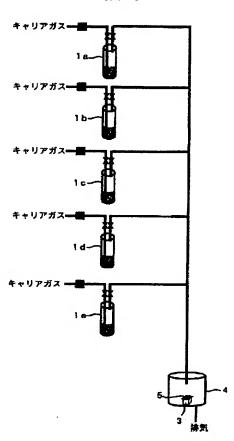
50 4

分解反応炉

5

基板

【図1】



フロントページの続き

(51) Int.C1.	" 識別記号
H01L	29/205
	51/00
// C07F	5/00
HOIL	33/00
(72)発明者	竹田 美和
	愛知県名古屋市千種区北千種3の2の5
	千種東住宅18の201
(72)発明者	藤原 康文
	愛知県名古屋市名東区平和が丘1の70 猪
	子石住宅8の401
(72)発明者	茜 俊光
	愛知県名古屋市天白区大根町24 ちぐさ荘
	202

FΙ		テーマコード(参考)
H01L	29/205	5 F O 4 5
C 0 7 F	5/00	D
H01L	33/00	Α
	29/28	

(72)発明者 町田 英明
 山梨県北都留郡上野原町上野原8154-217
 株式会社トリケミカル研究所内
 (72)発明者 大平 達也
 山梨県北都留郡上野原町上野原8154-217
 株式会社トリケミカル研究所内
 (72)発明者 野津 定央
 山梨県北都留郡上野原町上野原8154-217

株式会社トリケミカル研究所内

(72)発明者 下山 紀男

山梨県北都留郡上野原町上野原8154-217 株式会社トリケミカル研究所内 Fターム(参考) 4G048 AA03 AB01 AC08 AD02 AE08

4H048 AA03 AB78 VA70 VB10

4H050 AA03 AB78

4K030 AA11 BA55 BA56 BA59 BB12

FA01 FA06 FA07 FA10 LA12

LA14

5F041 AA03 CA34 CA35 CA50 CA57

CA65

5F045 AA04 AC07 AC08 AC09 AD08

AD09 AD10 AD11 CA09

THIS PAGE BLANK (USPTO)